



Motek **29. MOTEK** und **4. BONDexpo** vom **13. bis 16.** September in **Stuttgart**

Die MOTEK und die BONDexpo verzeichnen schon jetzt – also Monate vor dem Start – knapp 700 Aussteller; über 25.000 m² Netto-Ausstellungsflächen sind bereits fest gebucht!

Die MOTEK Internationale Fachmesse für Montage und Handhabungstechnik, und auch die BONDexpo – Die Fachmesse für industrielle Klebetechnologie, entwickeln sich schon zum Jahresbeginn 2010 äußerst dynamisch und werden damit ihrem Ruf als weltweit führende Trend-Barometer erneut gerecht. Mit aktuell 620 Ausstellern und 24'000 m² Nettofläche sowie 55 Ausstellern und 1'400 m² Nettofläche sind die beiden Fachmessen auf sehr gutem Weg und werden bis zur Veranstaltung im Herbst 2010 wohl wieder die 1000^{er} Marke knacken!

MOTEK mit Alleinstellungsmerkmal

Damit setzt sich die international als Leitmesse anerkannte MOTEK weiter vom Wettbewerb ab, zumal sich trotz dem erwarteten schwierigen Jahr 2010 mehr und mehr Roboter-Hersteller sowie Roboter-Systemintegratoren für die MOTEK als wichtigste Informations- sowie Business- und damit Marketing-Plattform entscheiden. Parallel dazu zahlt sich auch die langfristig angelegte Strategie zur Etablierung der Komplementär-Fachmesse BONDexpo aus, die nun bereits zum vierten Mal zeitgleich mit der MOTEK stattfindet und zu der allein über 100 Aussteller erwartet werden.

BONDexpo ergänzt die Prozesskette

Nicht zuletzt dürfte der in dieser Ausprägung kaum erhoffte Zustrom an Robotertechnik auch auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass die Anwender die Roboter nicht „isoliert“ als irgend eine universell einsetzbare Maschine ansehen wollen, sondern als integrierter Baustein von automatisierten Produktions-, Montage- und Materialfluss-Lösungen. Wie weltweit keine andere Fachmesse bildet die MOTEK – und die BONDexpo in Ergänzung dazu u. a. auch die robotergetriebene Klebetechnik etc. – das Weltangebot an Komponenten, Baugruppen, Subsystemen und Komplettlösungen für

die Produktions- und Montage-Automatisierung umfassend ab, und zwar jeweils strikt anwendungsbezogen!

Den Herausforderungen der Zukunft begegnen

Für den Messemacher Paul E. Schall, und seinen langjährigen Projektleiter Rainer Bachert, ist nur logisch, dass die Anwender und deren Fachleute konsequenter denn je in geschlossenen Prozessketten denken und handeln, weil nur so alle relevanten Rationalisierungs-Effekte auch voll ausgenutzt werden können. Deshalb wird es im Umfeld zur 29. MOTEK und zur 4. BONDexpo nicht nur wieder die bestens bewährten Aussteller-Foren, Themenparks und Sonderschauen geben, sondern mit dem Re-Start der MICROSYS Fachmesse für Mikro- und Nanotechnik in der Entwicklung, Produktion und Anwendung auch ganz neue Ansatzpunkte.

Trendthema: Montage in der Mikrotechnik

Denn eine der aktuellen und erst recht künftigen Herausforderungen dürfte sein, für die Mikrosystemtechnik spezifische Fertigungs- und Montageautomation zu entwickeln und herzustellen, wofür viele Aussteller der MOTEK geradezu prädestiniert sind! Aus diesem Grund findet die (mit Unterbrechung) bereits 4. MICROSYS gleichzeitig zur MOTEK und zur BONDexpo statt, nämlich vom 13. bis 16. September 2010 in der Landesmesse Stuttgart. Damit eröffnen sich den Ausstellern wie den Anwendern bzw. Fachbesuchern tiefe Einblicke in die Montagetechnik von morgen, die – ausgehend von den Bemühungen um mehr Ressourcenschonung durch Materialeffizienz und Funktionsintegration – vor allem durch eine fortschreitende Miniaturisierung gekennzeichnet sein wird.

Motek **29th MOTEK** and **4th BONDexpo** from **13 to 16 Sept.** at the **Stuttgart** **Exhibition Centre**

Already today –months before they open – MOTEK and BONDexpo have enlisted just under 700 exhibitors, and firm bookings have already been received for roughly 25'000 sqm of net exhibition floor space!

The MOTEK international trade fair for assembly and handling technology, as well as the BONDexpo trade fair for in- ▶



dustrial bonding technology, are already demonstrating extremely dynamic development at the beginning of 2010, and will thus once again live up to their reputation as a leading international trend barometer. With currently 620 exhibitors occupying 25'000 sqm of net floor space, and 55 exhibitors occupying 1'400 sqm feet of net floor space respectively, the two events are well on the way and will certainly break the thousand mark before the event opens in fall 2010!

MOTEK with Distinguishing Attribute

And thus MOTEK, internationally recognised as a leading trade fair, is leaving the competition even further behind, especially in light of the fact that despite the difficult times expected in 2010, more and more robot manufacturers and robot integrators are deciding in favour of MOTEK as their most important information, business and marketing platform. At the same time, the long-term strategy of establishing BONDexpo as a complementary trade fair is also paying off, which will take place concurrent to MOTEK for the fourth time already, and which alone is expected to draw more than 100 exhibitors.

BONDexpo Expands the Process Sequence

The influx of robotics technology, which was scarcely hoped for in its current form, can be traced back to a considerable extent to the fact that users don't want to look at robots in an "isolated" fashion as some sort of universally exploitable machine, but rather as an integrated building block in automated production, assembly and material flow solutions. Like no other trade fair in the world, MOTEK – and BONDexpo as a supplement including, amongst other technologies, robot aided bonding etc. – presents comprehensive worldwide offerings covering components, modules, subsystems and complete solutions for production and assembly automation, each in a strictly applications-related manner!

Meeting Future Challenges

For trade fair promoter Paul E. Schall and longstanding project manager Rainer Bachert, it's only logical that the users and their experts think and act in terms of closed process sequences more consistently than ever before, because this is the only way to fully exploit all relevant streamlining effects.



For this reason, the 29th MOTEK and the 4th BONDexpo will not only once again be accompanied by the time-tested exhibitor forum, theme parks and special shows: Entirely new approaches will also be explored with a relaunch of the MICROSYS trade fair for micro and nano-technology in R&D, production and applications engineering.

Trend Topic: Assembly in Micro-Technology

After all, one of our current challenges, which will take on even more significance in the future, is certainly the development and production of manufacturing and assembly automation methods specifically for microsystems technology – a field for which MOTEK exhibitors are plainly predestined! For this reason, the 4th MICROSYS, although interrupted in the past, will take place concurrent to MOTEK and BONDexpo at the Stuttgart Exhibition Centre from the 13th through the 16th of September, 2010. As a result, in-depth insights will be presented to exhibitors, users and expert visitors into the assembly technologies of the future, which will be distinguished to an ever greater extent by miniaturisation based on efforts to promote the efficient use of resources by means of material efficiency and functions integration.

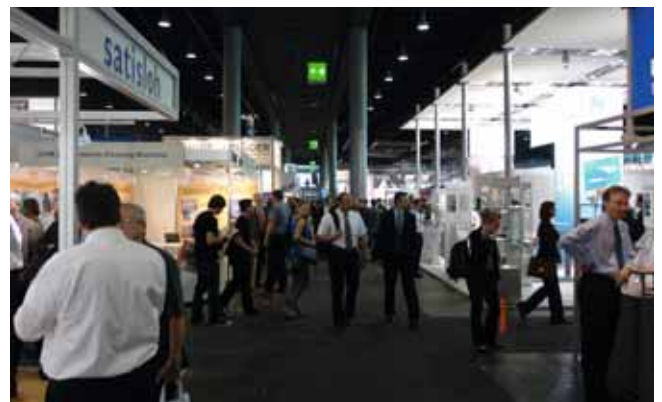
<http://www.motek-messe.de/de/motek>
<http://www.bondexpo-messe.de/de/bondexpo>



Die Zukunft optischer Technologien klar im Fokus

Die 10. OPTATEC empfängt die Fachwelt vom 15. bis 18. Juni 2010 in Frankfurt mit einem deutlich überarbeiteten Angebotspektrum sowie der speziellen Präsentation von aktuellen / künftigen Brennpunkten der Branche.

524 ausstellende Unternehmen aus 28 Ländern, mehr als 5'500 Fachbesucher – die im Jahr 2008 veranstaltete OPTATEC, Internationale Fachmesse Optischer Technologien, Komponenten, Systeme und Fertigung für die Zukunft, wurde ihrem Ruf als Branchen-Treff mit weltweiter Beteiligung und Beachtung erneut mehr als gerecht. Der einmalige Mix aus anforderungsgerechter Nomenklatur, praxisnaher Branchen-Orientierung sowie international anerkannter Informations-, Kommunikations- und Beschaffungs-Plattform für die Hard- und Software bei der Anwendung Optischer Technologien, wird auch zur 10. OPTATEC vom 15. – 18. Juni 2010 die internationale Fachwelt im Messezentrum Frankfurt zusammenführen.



Die Schlüsseltechnologie der Zukunft präsentiert sich auf der OPTATEC 2010 – Ausstellungsflächen sind stark gefragt. Knapp 70% der letztmals benötigten Ausstellungsfläche war zum Jahresbeginn 2009 bereits wieder belegt. Dieser Trend wird sich mit Sicherheit fortsetzen, denn die Entwicklung Optischer Technologien schreitet rasant voran und ermöglicht jetzt und in der Zukunft vielfältige Anwendungen in bisher ungeahntem Ausmaß. Für die meisten Optik-, Energie-, Medizin- und Fertigungstechnik-Prozesse nehmen optische Technologien zweifellos eine Schlüsselfunktion ein.



Mit der Jubiläums-OPTATEC für die Zukunft der Branche gerüstet Um die Rolle der OPTATEC als eine führende Branchenplattform auch künftig zu sichern, werden alle Aspekte, Technologien, Produkte, Systeme und Dienstleistungen rund um die optischen Technologien in allen relevanten Bereichen dem technischen Fortschritt angepasst. Bewährtes bleibt erhalten, neue Branchenentwicklungen werden angemessen integriert. 2010 liegt der Fokus auf den Trendthemen Faseroptik, Photovoltaik, Sicherheitstechnik, LED-Technik und Medizintechnik. Ein attraktives Rahmenprogramm vervollständigt die Präsentation.

Optatec® **The Future of Optical Technologies Clearly in Focus**

The 10th OPTATEC will receive international experts in Frankfurt from 15 through 18 June 2010 with a significantly revised range of offerings, as well as a special presentation of current and future industry focal points.

524 exhibiting companies from 28 countries, more than 5'500 expert visitors – in 2008, the OPTATEC international trade fair for future optical technologies, components, systems and manufacturing once again lived up to its reputation as an industry meeting place with worldwide participation and esteem. The unique mix consisting of a nomenclature which

corresponds to actual requirements, a practical industry orientation and an internationally recognised information, communication and procurement platform for hardware and software for the implementation of optical technologies will bring international experts together again at the 10th OPTATEC at the Frankfurt Exhibition Centre from the 15th through the 18th of June, 2010.

The Key Technology of the Future Presents Itself at OPTATEC 2010 – Exhibition Floor Space is in Great Demand

Just under 70% of the exhibition floor space occupied at the last event had already been booked at the beginning of 2009. And this trend will surely continue, because further development of the optical technologies is advancing rapidly, and is opening up opportunities for a multiplicity of applications on an unprecedented scale – both now and in the future. Without a doubt, the optical technologies play a key role in most optics, energy, medical and manufacturing processes. Revised and Updated Range of Topics: Ready for the Future of the Optics Industry with OPTATEC's Anniversary Event In order to secure OPTATEC's role as a leading industry platform in the future as well, all factors, technologies, products, systems and services covering all aspects of the optical technologies in all relevant fields of endeavour will be adapted to current levels of technological progress. Time-tested content will be retained, and new developments within the industry will be suitably integrated. In 2010, the focus will be on trend topics including fibre-optics, photovoltaic, safety technology, LED technology and medical technology. An attractive supplementary programme will round out the presentation.

<http://www.optatec-messe.de/de/optatec>

Auslandvertretungen - Représentations - Agents

Schweiz und Liechtenstein:

Hermann Jordi
Jordi Publipress
Postfach 154 - CH-3427 Utzenstorf
T. 0041-3 26 66 30 90
F. 0041-3 26 66 30 99
E-MAIL info@jordipublipress.ch
INTERNET www.jordipublipress.ch

Italien:

Edgar Mäder
Emtrad s.r.l.
Via Duccio Galimberti 7
I-12051 Alba (CN)
T. 0039-01 73 28 00 93
F. 0039-01 73 28 00 93
E-MAIL info@emtrad.it
INTERNET www.emtrad.it

Belgien, Niederlande und Luxemburg:

Sigrid Jahn - Jens Paulisch
Intermundio BV
Postbus 63558 - NL-JN Den Haag
T. 0031-70 36 02 39 0
F. 0031-70 36 02 47 4
E-MAIL info@intermundio.com
INTERNET www.intermundio.com

Frankreich:

Evelyne Gisselbrecht
33 Rue du Puy-de-Dôme
F-63370 Lempdes
T. 0033-4 73 61 95 57
F. 0033-4 7361 96 61
E-MAIL evelyne.gisselbrecht@laposte.net

P.E. Schall GmbH & Co. KG

Gustav-Werner-Straße 6 • D-72636 Frickenhausen
Telefon +49 (0) 7025 9206-0 • Telefax +49 (0) 7025 9206-620
info@schall-messen.de • www.shall-messen.de